

C. CWS 146  
-07

14 de mayo de 2021

Asunto: Parte 2 de la encuesta sobre el acceso público a la información contenida en las patentes

---

De mi consideración:

En su octava sesión, el Comité de Normas Técnicas (CWS) de la OMPI aprobó la segunda parte del cuestionario sobre el acceso público a la información contenida en las patentes. El CWS pidió a la Secretaría que emitiera una circular en la que se invitara a las Oficinas de Propiedad Intelectual (OPI) a responder a la parte 2 de la encuesta sobre el acceso público a la información contenida en las patentes. (Véanse los párrafos 123 a 125 del [documento CWS/8/24.](#))

La parte 2 de la encuesta sobre el acceso público a la información contenida en las patentes se utilizará para recabar información más detallada destinada al público sobre los datos contenidos en patentes disponibles en cada OPI y cómo acceder a ellos.

Se invita a su Oficina/Organización a participar en la encuesta, por medio del URL siguiente:

<https://survey.alchemer.com/s3/6255721/papi-part-2>

La encuesta está disponible en español, francés e inglés. Al cargar la encuesta, la plataforma en línea seleccionará un idioma predeterminado en función de la configuración de su navegador. Puede usted cambiar el idioma utilizando el menú desplegable que se encuentra en la esquina superior derecha de la página web.

Mediante el enlace "Guardar y continuar", que figura en la parte superior de la página, puede guardar en todo momento sus respuestas a la encuesta y continuar más tarde. Una vez completadas sus respuestas, haga clic en "Enviar las respuestas definitivas" en la última página de la encuesta (página de revisión). Tenga presente que su Oficina/Organización ha de responder solo una vez a la encuesta.

/...

Le agradeceremos que su Oficina/Organización envíe sus respuestas a la encuesta el 25 de junio de 2021, a más tardar. Para cualquier pregunta, puede dirigirse a la Secretaría, enviando un mensaje a la siguiente dirección: [cws.surveys@wipo.int](mailto:cws.surveys@wipo.int).

Aprovecho la oportunidad para saludarle muy atentamente.



Ken-Ichiro Natsume  
Subdirector General  
Sector de Infraestructura y Plataformas